

上海芝浦电子有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海芝浦电子有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市嘉定区菊园新区昌徐路88号2幢B区	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	其他粉尘（金属烟尘）、铝金属粉尘、异丙醇、二氧化锡（按Sn计）、铜烟、甲苯、甲醇、丙酮、正丁醇、激光辐射、高温、噪声
	检测结果	化学因素 <u>41</u> 个，物理因素 <u>20</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>61</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>61</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	薛轶、孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶、孙燕莉 采样：毛佩龙、王培德、姜蔚、刘彬 检测：史志倩、陈建平、沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：蔡叶青 陪同人员：蔡叶青
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.11.7 采样时间：2024.12.3 检测时间：2024.12.3-2024.12.13

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料

